

证券代码：300460

证券简称：惠伦晶体

公告编号：2018-032

与

2018

告 具

1 , 2018 1 1 2018 6 30

2 ,

项目	本报告期	上年同期
与	7.12%-30.92%	, 630.16
	675 -825	

及 详

1 2018 一 及 中 :

1 10-15% 3% 2

具 5%

2 具 246

全 入详

2018

与

2018 7 11